

平成 29 年 12 月 21 日

関係各位

会社名 株式会社バリューデザイン
代表者名 代表取締役社長 尾上 徹
(コード番号：3960 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 管理部長 本多 誠一
(TEL. 03-6661-0115)

【訂正】「株式会社ティーガイアとの合弁契約締結及び子会社の異動に関するお知らせ」の
一部訂正について

平成 29 年 7 月 20 日に開示いたしました、「株式会社ティーガイアとの合弁契約締結及び子会社の異動に関するお知らせ」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【訂正箇所および訂正内容】

1. 合弁会社（異動子会社）の概要
(1) シンガポール子会社について

(訂正前)

シンガポールの当社子会社は、平成 28 年 2 月に設立を行い、同国でのプロセッシング事業を展開しております。この度、当社より 41 百万円相当のシンガポールドルを増資し、ティーガイア社より 15 百万円相当のシンガポールドルを出資いたします。

(シンガポール子会社の概要)

(1) 社 名	VALUEDESIGN SINGAPORE PTE. LTD.
(2) 所 在 地	30 Raffles Place, 17 Chevron House, Singapore
(3) 代表者の役職・氏名	CEO : 尾上 徹
(4) 設 立 年 月 日	平成 28 年 2 月 22 日
(5) 事 業 内 容	ハウスカードプロセッシング事業
(6) 資 本 金	<u>60 百万円</u> 相当のシンガポールドル (増資前：4 百万円相当のシンガポールドル)
(7) 決 算 期	3 月
(8) 出 資 比 率	株式会社バリューデザイン 75%、株式会社ティーガイア 25%
(9) 契 約 締 結 日	平成 29 年 7 月 20 日

(訂正後)

シンガポールの当社子会社は、平成 28 年 2 月に設立を行い、同国でのプロセッシング事業を展開しております。この度、当社より 24 百万円相当のシンガポールドルを増資し、ティーガイア社より 9 百万円相当のシンガポールドルを出資いたします。

(シンガポール子会社の概要)

(1) 社 名	VALUEDESIGN SINGAPORE PTE. LTD.
(2) 所 在 地	30 Raffles Place, 17 Chevron House, Singapore
(3) 代表者の役職・氏名	CEO : 尾上 徹
(4) 設 立 年 月 日	平成 28 年 2 月 22 日
(5) 事 業 内 容	ハウスカードプロセッシング事業
(6) 資 本 金	<u>37 百万円</u> 相当のシンガポールドル (増資前 : 4 百万円相当のシンガポールドル)
(7) 決 算 期	3 月
(8) 出 資 比 率	株式会社バリューデザイン 75%、株式会社ティーガイア 25%
(9) 契 約 締 結 日	平成 29 年 7 月 20 日

(2) マレーシア子会社について

(訂正前)

マレーシアにおいては、当社より 45 百万円相当のマレーシアリングットを出資、ティーガイア社より 15 百万円相当のマレーシアリングットを出資し、子会社を設立いたしました。

(マレーシア子会社の概要)

(1) 社 名	Valuedesign (Malaysia) Sdn Bhd (仮称)
(2) 所 在 地	未定
(3) 代表者の役職・氏名	CEO : 尾上 徹
(4) 設 立 年 月 日	平成 29 年 8 月 1 日 (予定)
(5) 事 業 内 容	ハウスカードプロセッシング事業
(6) 資 本 金	<u>60 百万円</u> 相当のマレーシアリングット
(7) 決 算 期	3 月
(8) 出 資 比 率	株式会社バリューデザイン 75%、株式会社ティーガイア 25%
(9) 契 約 締 結 日	平成 29 年 7 月 20 日

(訂正後)

マレーシアにおいては、当社より 10 百万円相当のマレーシアリングットを出資、ティーガイア社より 4 百万円相当のマレーシアリングットを出資し、子会社を設立いたしました。

(マレーシア子会社の概要)

(1) 社 名	Valuedesign (Malaysia) Sdn Bhd (仮称)
(2) 所 在 地	未定
(3) 代表者の役職・氏名	CEO : 尾上 徹
(4) 設 立 年 月 日	平成 29 年 8 月 1 日 (予定)
(5) 事 業 内 容	ハウスカードプロセッシング事業
(6) 資 本 金	<u>14 百万円</u> 相当のマレーシアリングット
(7) 決 算 期	3 月
(8) 出 資 比 率	株式会社バリューデザイン 75%、株式会社ティーガイア 25%
(9) 契 約 締 結 日	平成 29 年 7 月 20 日

以 上